



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 30-10-2020 15:00

G.SKILL annuncia i kit 3600MHz C14



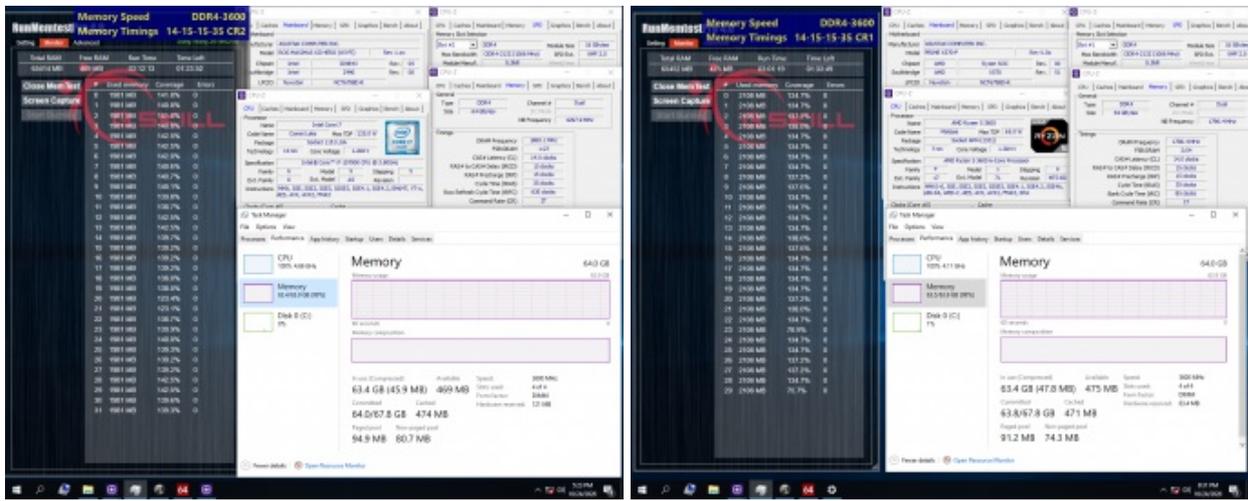
LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/9231/gskill-annuncia-i-kit-3600mhz-c14.htm>)

Presto disponibili dei nuovi moduli di memoria DDR4 ad alta capacità e bassa latenza equipaggiati, come sempre, con ICs Samsung B-die.

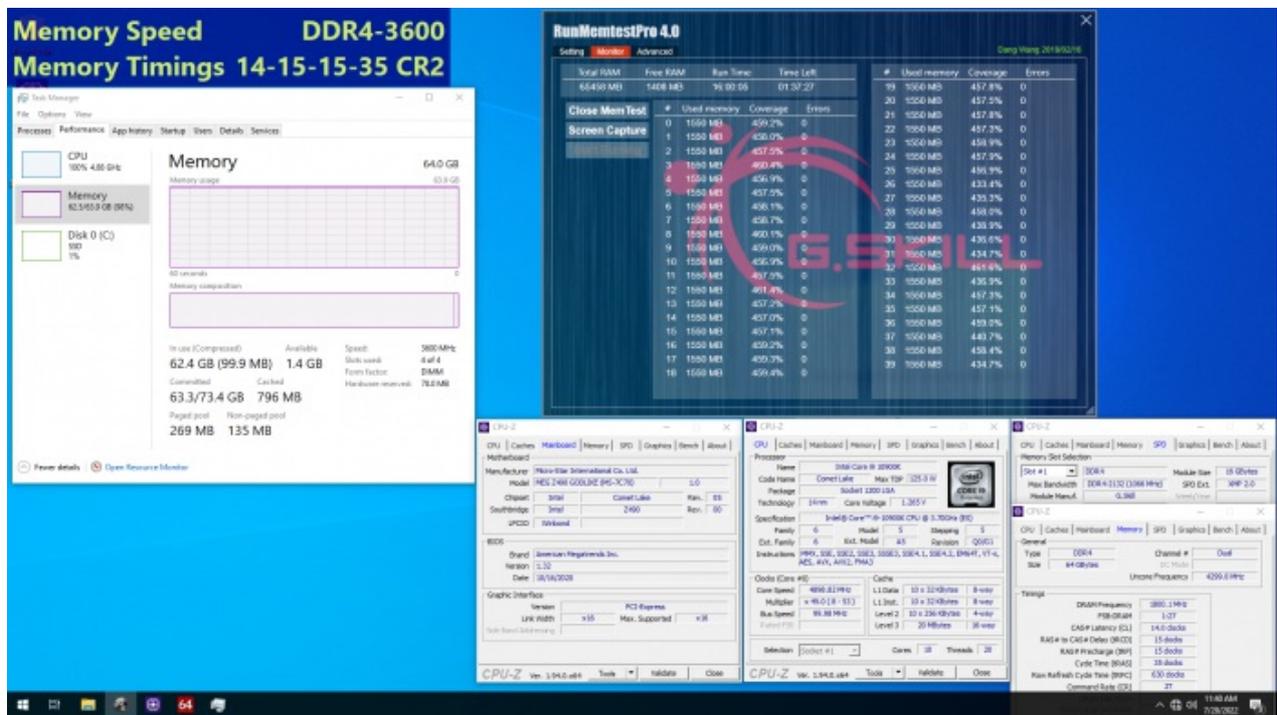


G.SKILL ha annunciato l'imminente arrivo sul mercato di nuovi kit di memoria DDR4 da 32GB e 64GB in configurazione da due o quattro moduli con una frequenza operativa di 3600MHz e latenze estremamente basse, nello specifico timings pari a 14-15-15-35.

Questi nuovi kit ad alte prestazioni, disponibili per tutte le principali linee di prodotto, ovvero Trident Z Neo, Trident Z Royal, Trident Z RGB e Ripjaws V, sono equipaggiati, ancora una volta, dai fenomenali chip Samsung B-die.



La validazione è avvenuta sia su schede madri Intel che AMD, in particolare su ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI), MSI MEG Z490 GODLIKE e ASUS PRIME X570-P.



Ricordiamo che tutti i moduli in questione sono dotati di profili XMP 2.0 ottimizzati per le piattaforme Intel Comet Lake ed AMD Ryzen 3000 e 5000, così da consentire un facile overlock previa attivazione dell'apposita voce nel BIOS della scheda madre. Tutti i nuovi kit 3600MHz C14 saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati G.SKILL nel quarto trimestre del 2020 a prezzi non proprio popolari.